

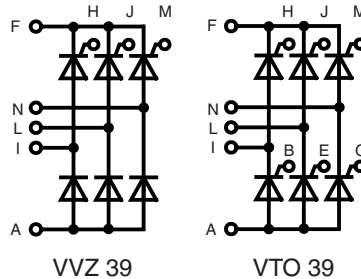
Three Phase Rectifier Bridge

$$I_{dAV} = 39 \text{ A}$$

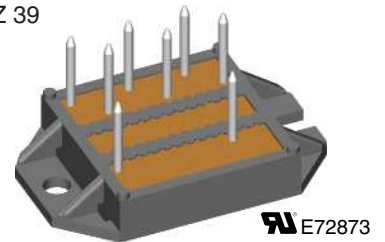
$$V_{RRM} = 800/1200 \text{ V}$$

Preliminary data

V_{RSM}	V_{RRM}	Type
900	800	VTO 39-08ho7
1300	1200	VVZ 39-12ho7

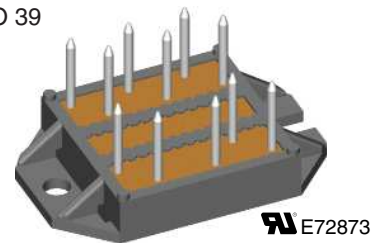


VVZ 39



E72873

VTO 39



E72873

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I_{dAV} ①	$T_C = 85^\circ\text{C}$; module	39	A
I_{TAVM}	$T_C = 85^\circ\text{C}$ (180° sine; per thyristor)	16	A
I_{TSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	200 210 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	180 190 A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	200 150 A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	160 150 A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $f = 50 \text{ Hz}$; $t_p = 200 \mu\text{s}$ $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $I_G = 0.15 \text{ A}$ $di_G/dt = 0.15 \text{ A}/\mu\text{s}$	repetitive; $I_T = 20 \text{ A}$	100 A/ μs
		non repetitive; $I_T = I_{TAVM}$	500 A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$; $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$, method 1 (linear voltage rise)		500 V/ μs
V_{RGM}		10	V
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$	$t_p = 30 \mu\text{s}$	$\leq 5 \text{ W}$
	$I_T = I_{TAVM}$	$t_p = 300 \mu\text{s}$	$\leq 2.5 \text{ W}$
P_{GAVM}			0.5 W
T_{VJ}		-40...+125	°C
T_{VJM}		125	°C
T_{stg}		-40...+125	°C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	$t = 1 \text{ min}$	2500 V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	$t = 1 \text{ s}$	3000 V~
M_d	Mounting torque (M4)		1.5 - 2 Nm
			14 - 18 lb.in.
Weight	Typ.	18	g

① for resistive load at bridge output.

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20200117b

Features

- Package with DCB ceramic base plate
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar passivated chips
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering

Applications

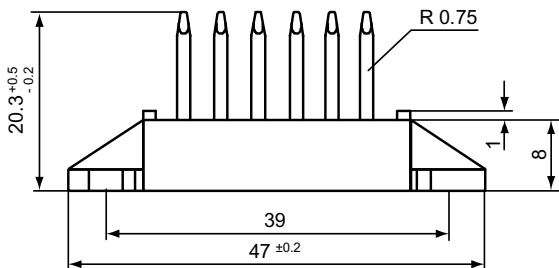
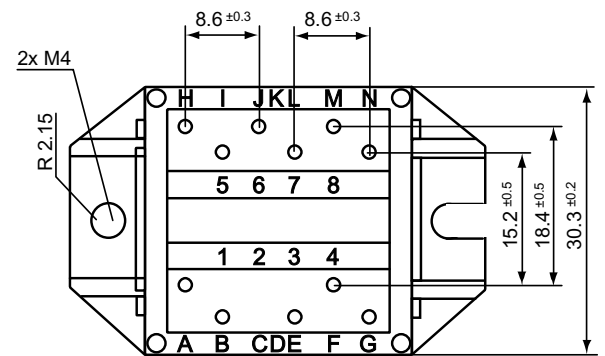
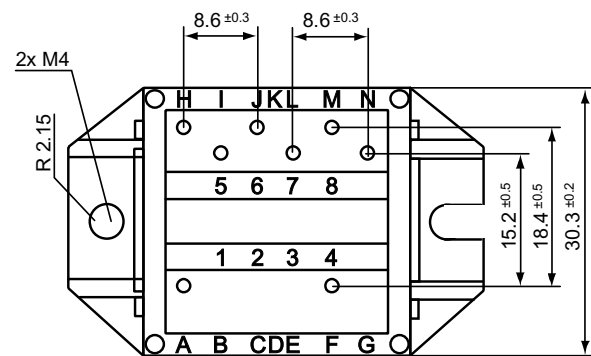
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Advantages

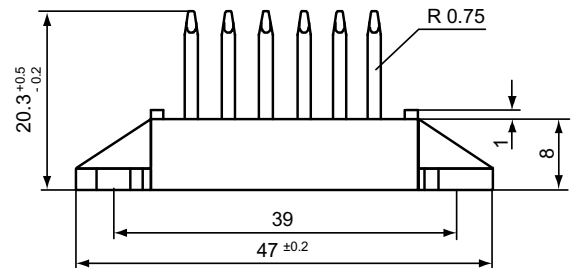
- Easy to mount with two screw
- Space and weight savings
- Improved temperature & power cycling capability
- Small and light weight

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
$I_D; I_R$	$V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	\leq	5 mA
V_T	$I_T = 20$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	1.6 V
V_{T0}	For power-loss calculations only	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.85 V
r_T				27 m Ω
V_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	1.5 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	\leq	2.5 V
I_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	25 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	\leq	50 mA
V_{GD}	$V_D = \frac{2}{3}V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	\leq	0.2 V
I_{GD}			\leq	3 mA
I_L	$t_p = 10$ μs $I_G = 0.1$ A; $di_G/dt = 0.1$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	75 mA
I_H	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	50 mA
t_{gd}	$V_D = \frac{1}{2}V_{DRM}$ $I_G = 0.1$ A; $di_G/dt = 0.1$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	\leq	2 μs
R_{thJC}	per thyristor / diode; DC per module			1.3 K/W 0.22 K/W
R_{thJH}	per thyristor / diode; DC per module			1.8 K/W 0.3 K/W
d_s	Creeping distance on surface			11.2 mm
d_A	Creepage distance in air			5 mm
a	Max. allowable acceleration			50 m/s ²

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")


VVZ 39



VTO 39

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9